## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-052697

(43) Date of publication of application: 25.02.1994

(51)Int.CI.

G11C 29/00 G06F 11/18

G06F 12/16

(21)Application number: 04-202342

(71)Applicant: KAWASAKI STEEL CORP

(22)Date of filing:

29.07.1992

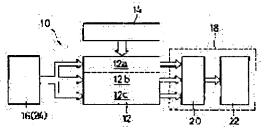
(72)Inventor: IWASAKI YOSHINOBU

#### (54) SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING ERROR CORRECTING FUNCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To easily correct the defect of a semiconductor memory caused in the manufacturing process of a semiconductor integrated circuit and errors in memory data due to a soft error by improving a memory cell array part and providing a majority circuit in a data outputting part.

CONSTITUTION: A memory cell array 12 is composed of three memory cell sub-arrays 12a, 12b and 12c each of which has one memory cell allocated with the same address and the same bit. The majority circuit 20 selects the data of which two or more are the same data having either '0' or '1' read from respective memory cells having the same address in the sub-arrays 12a, 12b, 12c so as to output as majority (final) data. Also, an address decoder 14 selects the address at which the data is written or read and a data inputting part 16 inputs data to be written (0 or 1) to the same addresses of three sub-arrays 12a-12c in the memory cell array 12.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-52697

(43)公開日 平成6年(1994)2月25日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	† FI		技術表示簡所
GIIC	29/00	302	6741-5L			•
G 0 6 F	11/18	310 E	7313-5B			
	12/16	310 I	√ 7629−5B		*	

#### 塞香請求 未請求 請求項の数 2(全 7 頁)

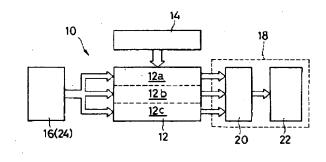
(21)出願番号	特願平4-202342	(71)出願人	000001258
			川崎製鉄株式会社
(22)出願日	平成 4 年(1992) 7 月29日		兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28
			号
	•	(72)発明者	岩 ▲崎▼ 吉 信
	•		東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 川
			崎製鉄株式会社東京本社内
	•	(74)代理人	弁理士 渡辺 望稔 (外1名)
		•	
			•
	•		•

#### (54) 【発明の名称 】 誤り訂正機能付半導体メモリ

## (57)【要約】

【目的】半導体集積回路の製造工程において生じる半導体メモリのメモリセルの不良および半導体メモリの使用時などにおけるソフトエラーに起因するメモリセルのメモリデータの誤りを簡単な回路構成で容易に訂正することができ、製造工程での高歩留りを実現することのできる誤り訂正機能付半導体メモリ、およびこの誤り訂正機能を持つ高信頼性モードと、従来の通常モードとを切り換えることのできる半導体メモリの提供。

【構成】1つのアドレスの1つのビットに対して3個以上の奇数個のメモリセルを有するメモリセルアレイ部12と、多数決回路20を有するデータ出力部18とを備えた誤り訂正機能付半導体メモリおよび通常モードと高信頼性モードで書き込むメモリセルを切り換えるセレクタ26と、読み出されたメモリデータと多数決回路からの出力データとを切り換えるマルチブレクサ28とを備えた半導体メモリ。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】1つのアドレスの1つのビットに対して3 個以上の奇数個のメモリセルを有するメモリセルアレイ 部と、多数決回路を有するデータ出力部とを備えたこと を特徴とする誤り訂正機能付半導体メモリ。

【請求項2】1つのアドレスの1つのビットに対して3 個以上の奇数個のメモリセルを割り当てることが可能な メモリセルアレイ部と、このメモリセルアレイ部の各メ モリセルを1つのアドレスの1つのビットに対して1個 割り当てる通常モードと1つのアドレスの1つのビット に対して3個以上の奇数個のメモリセルを割り当てる高 信頼性モードとを切り換えるセレクタを有するデータ入 力部と、1つのアドレスの1つのビットに対する前記奇 数個のメモリセルのメモリデータの多数決をとる多数決 回路および通常モードでは1つのメモリセルのメモリデ ータを出力し、高信頼性モードでは多数決回路の出力デ ータを出力するマルチプレクサを有するデータ出力部と を備えたことを特徴とする誤り訂正機能付半導体メモ り。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、誤り訂正機能を有する 半導体メモリに関し、詳しくは半導体集積回路の、製造 工程において生じるセル不良およびソフトエラー等によ るメモリセルデータの誤りを訂正することのできる誤り 訂正機能を有する半導体メモリに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の半導体メモリは、一般的に図5に 示すように概略構成されている。同図に示すように半導 体メモリ100は、多数のメモリセルがアレイ状に配列 30 されたメモリセルアレイ102と、データを書き込むべ きアドレス (行と列) またはデータを読み出すべきアド レス(行と列)を選択するアドレスデコーダ104と、 書き込むデータを入力するデータ入力部106と、読み 出されたデータを出力するデータ出力部108とを有 し、メモリセルアレイ102と、アドレスデコーダ10 4、データ入力部106およびデータ出力部108との 間はそれぞれデータバスによって接続されている。

【0003】とこで、このような従来の半導体メモリ1 00は、1つのアドレスの1つのビットに対して1つの メモリセルが割り当てられている。このような半導体メ モリ100において、メモリ100にデータを書き込む 時は、アドレスデコーダ104によってアドレスを1つ 選択して、そのアドレスに対応するメモリセルアレイ1 02中のメモリセルにデータ入力部106から入力され た入力データを書き込んでいる。この時、データ長が、 例えば4ビット(bit)であれば、4つのメモリセル に同時に入力データが書き込まれる。一方、半導体メモ リ100からデータを読み出す時は、アドレスを1つ選 択して、そのアドレスに対応するメモリセルから記憶さ 50 ど適用していた。このような誤り訂正機能を半導体メモ

れていたデータをデータ出力部108に出力する。

【0004】ところで、半導体メモリの製造工程(ウェ ーハプロセスや組立プロセス)において、メモリセルの 不良が発生した場合、1つ(1ビット)でもセルの不良 があると、そのメモリは不良品となり、製造工程の歩留 りが低下することになる。また、メモリの使用時におい ては、例えば、放射線等によるソフトエラーを引き起こ し、メモリセルに蓄えられたデータが変化し、誤ったデ ータとなり、この半導体メモリを含むシステムの誤動作 10 を招く可能性がある。さらに使用中に静電気等によるメ モリセルの破壊やデバイスそのものの破壊等に到る可能 性もある。

【0005】従来より、半導体集積回路メモリ(ICメ モリ) においては、メモリの高集積化に伴い、製造工程 で発生する不良セルによる歩留りの低下を防ぐため、予 めチップ上に必要以上のメモリセルを具備しておき、製 造工程終了後にテストして、少数ビットの不良セルを良 好なほかのメモリセル(予備のメモリセル)に置き換え る冗長回路技術が開発されてきた。このようなメモリし 20 Cにおいて、メモリセルの置換は、多結晶Siなどから なるヒューズ素子をレーザ光照射や過大電流によって焼 き切ることで行ったり、不良セルのあるビット線のアド レスを記憶させ、このアドレスが来たら補助のビット線 をセレクトし、このビット線に繋がっているメモリセル 列にアクセスするようにメモリに記憶させることで行っ ている。

【0006】この冗長同路技術を用いて、製造工程の歩 留りを向上させることができる。特に不良モードが製造 技術そのものにある場合には多数のビットに不良が発生 するが、不良モードが製造技術によるものではなく、統 計的なものである場合には、少数ビット、通常は1、2 ビットしか不良は発生しない。従って、この冗長回路技 術による予備ビット(冗長ビット)の導入は、このよう な統計的な要因による不良に対しては極めて大幅な歩留 り改善を得ることができる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た冗長回路技術は、製造工程の歩留りを向上させること ができるが、そのためには、製造工程終了後にテストを 40 して、レーザカット、過大電流によるカットなどの新た なトリミング工程が必要となるという問題がある。ま た、このような冗長ビットでは、使用時におけるソフト エラーなどに対拠できないという問題もある。 【0008】一方、ソフトエラーに対しては、特に、コ ンピュータの記憶装置ではデータの信頼性を高めるた め、デジタル情報の伝送の際に通信路で生じた誤りを訂 正するために情報に適切な冗長性を付加する誤り訂正符 号(SEC/DED、SbEC/DbED)を用いる記 憶誤り訂正方式や冗長度符号チェック方式(CRC)な

リに付けると、誤り訂正符号のためのデコーダやエンコ ーダなどの専用の回路が必要であるし、回路構成が複雑 になるという問題がある。また、このような誤り訂正機 能付の半導体メモリには、誤り訂正率が低いなどの問題 もある。

【0009】本発明の主目的は、上記従来技術の問題点 を解消し、半導体集積回路の製造工程において生じる半 導体メモリのメモリセルの不良および半導体メモリの使 用時などにおけるソフトエラーに起因するメモリセルの メモリデータの誤りを簡単な回路構成で容易に訂正する ことができ、製造工程での髙歩留りを実現することので きる誤り訂正機能付半導体メモリを提供するにある。

【0010】本発明の他の目的は、上記目的に加え、従 来の1ビットに1メモリセルを割り当てる通常モード と、ソフトエラー等による誤動作が極めて小さい1つの アドレスの1つのビットに対して3個以上の奇数個のメ モリセルを割り当てる髙信頼性モードとを切り換えて用 いることができる誤り訂正機能付半導体メモリを提供す るにある。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の第1の態様は、1つのアドレスの1つのビ ットに対して3個以上の奇数個のメモリセルを有するメ モリセルアレイ部と、多数決回路を有するデータ出力部 とを備えたことを特徴とする誤り訂正機能付半導体メモ りを提供するものである。また、本発明の第2の態様 は、1つのアドレスの1つのビットに対して3個以上の 奇数個のメモリセルを割り当てることが可能なメモリセ ルアレイ部と、このメモリセルアレイ部の各メモリセル を1つのアドレスの1つのビットに対して1個割り当て る通常モードと1つのアドレスの1つのビットに対して 3個以上の奇数個のメモリセルを割り当てる高信頼性モ ードとを切り換えるセレクタを有するデータ入力部と、 1つのアドレスの1つのビットに対する前記奇数個のメ モリセルのメモリデータの多数決をとる多数決回路およ び通常モードでは1つのメモリセルのメモリデータを出 力し、高信頼性モードでは多数決回路の出力データを出 力するマルチプレクサを有するデータ出力部とを備えた ことを特徴とする誤り訂正機能付半導体メモリを提供す るものである。

#### [0012]

【発明の作用】本発明の第1の態様の誤り訂正機能付半 導体メモリは、1つのアドレスの1つのビットに対して 3以上の奇数個のメモリセルを割り当てることができる ように構成されたメモリセルアレイと、1つのアドレス の1つのビットに対して割り当てられた3以上の奇数個 のメモリセルから読み出されたメモリデータの多数決を 取る多数決回路とを有し、同一データを同一アドレス同 ービットの3以上の奇数個のメモリセルに書き込み、読 み出し時にこれらの奇数個のメモリセルからメモリデー 50

タを読み出して、これらを多数決回路で多数決を取って その結果、すなわち過半数を占めるデータを最終データ として出力することができる。従って、本態様の半導体 メモリは、製造工程において生じるメモリセル不良、使 用状態でのソフトエラーによるメモリデータの誤りや読 み出し不良などを訂正することができ、製造工程におけ る歩留りを向上させ、使用時での高信頼性を得ることが

【0013】本発明の第2の態様の半導体メモリは、上 記第1の態様の半導体メモリにおいて、そのデータ入力 部に書き込むメモリセル (の数) を切り換えるセレクタ と、データ出力部に読み出すメモリセル(の数)を切り 換えるマルチプレクサとを有し、上述の半導体メモリと 同じ誤り訂正機能を有する半導体メモリとして使用可能 な髙信頼性モードと、1つのアドレス、1つのビットに 対して1つのメモリセルを割り当てる従来の半導体メモ リとして使用可能な通常モードと切り換えて使用するこ とができる。従って、本発明の半導体メモリは、大容量 データを処理する必要がある場合には通常モードで大容 20 量メモリとして使うことができ、高信頼性が要求される 用途では高信頼性モードで誤り訂正機能付メモリとして 使用することができる。

#### [0014]

【実施例】本発明に係る誤り訂正機能付半導体メモリを 添付の図面に示す好適実施例に基づいて詳細に説明す

【0015】図1は本発明の第1の態様の誤り訂正機能 付半導体メモリの一実施例の概略構成図である。同図に 示すように、半導体メモリ10は、1つのアドレスの1 つのビットに対して3個のメモリセルを有し、これら3 個のメモリセルがそれぞれ多数アレイ状、例えば2次元 行列(アレイ)状に配列された3つのメモリセルサブア レイ12a、12bおよび12cからなるメモリセルア レイ12と、データ(0または1)を書き込むべきアド レス(例えば、行アドレスおよび列アドレス)またはデ ータ(0または1)を読み出すべきアドレス(例えば、 行アドレスおよび列アドレス)を選択するアドレスデコ ーダ14と、メモリセルアレイ12の3つのサブアレイ 12a、12bおよび12cの同一のアドレスに書き込 40 むデータ(0または1)を入力するデータ入力部16 と、メモリセルアレイ12の3つのサブアレイ12a、 12 bおよび12 cの同一アドレスの同一ビットから読 み出されたデータ(0または1)の多数決を取り、その 結果を出力するデータ出力部18とを有し、データ出力 部18は、3つのサブアレイ12a、12bおよび12 cの同一アドレスの同一ビットから読み出されたデータ の多数決を取る多数決回路20と多数決回路20から出 力される結果をデータとして出力するデータ出力回路2 2からなる。

【0016】ここで、メモリセルアレイ12は、同一ア

ドレス同一ビットが割り当てられたメモリセルをそれぞ れ1つずつ有する3つのメモリセルサブアレイ12a、 12 b および 12 c から構成される。従って、各メモリ セルサブアレイ12 a、12 bおよび12 cの同一アド レス同一ビットの3つのメモリセルには同一のデータす なわち"0"または"1"が書き込まれ、記憶される。 本発明の半導体メモリ10に用いられるメモリセルアレ イ12は、3つのメモリセルサブアレイ12a、12b および12cの各々1ビットに同一のアドレスを割り当 てることができるものであればどのようなものでもよ

【0017】これらの3つのメモリセルのうち、1つの メモリセルが不良で、本来書き込まれるデータと異なる データを記憶している場合であっても、残りの2つが正 常であれば正しく書き込まれているので、読み出したと しても少なくとも2つは正しいメモリデータが読み出さ れるので、後述する多数決回路20で多数決を取ってや れば、常に正しいメモリデータが読み出される。従っ て、同一アドレスの同一ビットの3つのメモリセルのう ち2個以上が不良である場合は、このメモリセルアレイ 12、従って、半導体メモリ10は救済できないが同一 アドレスの同一ビットの3つのメモリセルのうち不良な ものが各アドレスの各ビットについて1個以下であれ ば、そのメモリセルアレイ12は正しく動作することに なり、半導体メモリ10は救済できることになる。すな わち、本発明の半導体メモリ10は、同一アドレスの同 ービットで2個以上の不良セルがなければメモリセルア レイ12のメモリセルのうち最大1/3のメモリセルが 不良であっても、救済でき、正しく動作する。ここで、 本発明の半導体メモリ10のメモリセルアレイ12のメ モリセルに存在してもよい不良は、製造工程(ウェーハ プロセス、組立プロセス) において生じた不良であって もよいし、使用状態において、紫外線、静電気、放射線 等のノイズによって生じたソフトエラーや静電破壊等々 による不良であってもよい。

【0018】アドレスデコーダ14は、データ書込時ま たはデータ読出時にメモリセルアレイ12の3つのメモ リセルサブアレイ12a、12bおよび12cの各々1 つの合計3つのメモリセルを割り当てる同一のアドレス を選択するものである。ここで、アドレスデコーダ14 は、3つのメモリセルサブアレイ12a、12b、12 cの各メモリセルに対し同一アドレスを割り当てられれ ば、特に制限的ではなく、従来公知のアドレスデコーダ を用いることができる。

【0019】データ入力部16は、データ入力回路24 からなり、データを書き込む時、データ入力回路24は アドレスデコーダ14によって選択された1つのアドレ ス、1つのビットに対して割り当てられた3つのメモリ セルサブアレイ12a、12bおよび12cの各1個の メモリセルに書き込むための同一データを入力するため 50 られたメモリセルをメモリセルアレイ12の3つのサブ

のものである。このデータ入力部16のデータ入力回路 24から各サブアレイ12a、12b、12cに同一デ ータが入力され、その選択された同一アドレス同一ビッ トの3つのメモリセルに同一データが書き込まれる。デ ータ入力回路24は、同一アドレスの3つのメモリセル に同一データを出力し、書き込むことができればどのよ うなものでもよく、従来公知の回路を用いることができ

6

【0020】データ出力部18は、前述したように多数 決回路20とデータ出力回路22からなり、データを読 み出す時、アドレスデコーダ14により1つのアドレス を選択し、対応する3つのセルからデータを読み出して 出力し、その3つの出力データを多数決回路20により 多数決を取り、2つ以上同一であるデータを最終データ (その結果)としてデータ出力回路22から出力する。 ここで、データ出力回路22は、特に制限的ではなく、 従来公知の回路を用いることができる。

【0021】多数決回路20は、サブアレイ12a、1 2 b、12 cの同一アドレスの各メモリセルから読み出 されたデータ"0"または"1"のうち2つ以上同一で あるデータを選択して多数決(最終)データとして出力 するものであり、その一例を図2に示す。同図におい て、A、B、Cはそれぞれサブアレイ12a、12b、 12cの各メモリセルの読出データの入力線であり、Y が多数決データの出力線である。多数決回路20は、入 力線AとBとのアンド(論理積:AND)をとるアンド 回路32と、入力線AとBとのイクスクルーシブ オア (排他的論理和:Exclusive OR)をとるイクスクルーシ プ オア回路34と、このイクスクルーシブ オア回路 30 34の出力と入力線Cとのアンドをとるアンド回路36 と、アンド回路32と36の各出力のオア(論理和:〇 R)を取るオア回路38とからなり、オア回路38の出 力が出力線Yに出力される。

【0022】この多数決回路20の真理値表は図3に示 すようになる。このように入力線A、B、Cのうちの少。 なくとも2つが"O"であれば出力線Yは"O"となり "1"であれば"1"となって、入力線A、B、Cの入 力データの多数決の結果が出力線Yに出力されているこ とがわかる。本発明に用いられる多数決回路20は、図 2に示す例に限定されるわけではなく、入力線A、B、 Cのうちの少なくとも2つのが同一であるデータを出力 線Yに出力できれば、特に制限的ではなく、どのような ものでもよく従来公知の論理回路素子をどのように組み 合わせて多数決の論理回路を構成してもよい。

【0023】本発明の第1の態様の誤り訂正機能付半導 体メモリ10は基本的に以上のように構成されるが、以 下にその作用を説明する。本発明の半導体メモリ10に おいては、データ書込時に、アドレスデコーダ14によ って選択された、それぞれ全く同じアドレスが割り当て アレイ12a、12b、12cに各1つずつ3つ用意 し、これらの3つのメモリセルにデータ入力部16のデ ータ入力回路24から同一の1つのデータを入力し、書 き込む。

【0024】次に、半導体メモリ10において、このよ うにしてメモリセルアレイ12に書き込まれたデータを 読み出す。データ読出時には、1つのアドレスを選択し て、3つのサブアレイ12a、12b、12cの各1つ の3つのメモリセルを同時に選択する。ここで不良がな ければ、データ出力部18では、選択された同一アドレ スの3つのメモリセルから同じデータが読み出されるの で、多数決回路20を経由しても同じデータが出力さ れ、データ出力回路22からも同じデータが最終データ として出力される。一方、同一アドレスの3つのメモリ セルのうちに不良セルがあっても、不良セルが1個のみ であれば、残りの2個のメモリセルからは正しいメモリ データが読み出される。従って、この場合には読み出さ れた3個のメモリデータを多数決回路20で多数決演算 することにより正しいメモリデータを選択し、データ出 力回路22から最終データとして出力することができ る。これに対し、不良セルが2個以上ある場合には、多 数決回路20は、2個以上同じ値のデータがあれば、そ れを出力するので、データ出力回路22から出力される データは正しいデータであるかどうか不明である。 【0025】しかしながら、メモリセルアレイのメモリ セルのうち、同一アドレスに割り当てられる3つのメモ リセルのうち1つのメモリセルが不良となっても、すな わち、最大で1/3のメモリセルが不良となっても、本 発明の半導体メモリを救済することができる。このた め、本発明の半導体メモリは、従来1ビットないし数ビ ットのメモリセルの不良しか救済できない冗長回路技術 を適用した(冗長ビットを有する)メモリに比べ製造工 程での歩留りを大幅に向上させることができる。さら に、冗長回路技術では救済できない、使用状態でのソフ トエラーによるメモリセルの不良も大幅に救済すること ができる。従って、本発明の半導体メモリは、特に高信 頼性が要求される用途や故障が許されない分野、例え ば、宇宙・航空技術、軍事、原子力、通信、検査・解 析、情報処理、画像処理などの分野・用途に最適であ

【0026】上述した例では、選択された同一アドレス の3つのメモリセルに同一データを同時に入力する実施 例について述べたが、本発明はこれに限定されず、所定 ビット長のデータを3回各々のサブアレイの所定ビット のメモリセルに順次入力するようにしてもよい。この例 は、回線のノイズ等によりデータの誤りやメモリセル不 良が生じやすい通信用途に最適である。また、この例 は、セレクタ等で3つの所定ビット長のメモリセルを選 択できるようにして、複数の画像のデータを重ね合わせ カスケードで処理することで画像処理の分野にも適用可 50 ードでは、アドレスデコーダ14によって選択された1

る。

能である。

【0027】次に、本発明の第2の態様の誤り訂正機能 付半導体メモリの一実施例を図4に示す。同図に示す半 導体メモリ30は、従来の半導体メモリと同様に1つの アドレスの1つのビットに対して1個のメモリセルを割 り当てる通常(ノーマル)モードと、図1に示す本発明 の第1の態様の半導体メモリ10と同様に1つのアドレ スの1つのビットに対して3個のメモリセルを割り当て る髙信頼性モードとの2つの使用モードを有し、用途に 応じて2つの使用モードを使い分けることができるもの で、特に、製造工程での歩留り向上より使用状態でのソ フトエラーによるセル不良やデータの誤りの発生および 静電気やノイズによるセル破壊やデータの誤りの発生な どを防止し、または極めて低く抑制するものである。 【0028】このため、本態様の半導体メモリ30は、 データ入力部16にセレクタ26およびデータ出力部1 8にマルチプレクサ28を有している点を除き、図1に 示す半導体メモリ10と同様の構成を有しているので、 同一の構成要素には同一の番号を付し、その詳細な説明 20 は省略する。

8

【0029】ここで、アドレスデコーダ14から延びる バスラインはメモリセルアレイ12に接続されるととも に、このバスラインは分岐してデータ入力部16のセレ クタ26に接続される。アドレスデコーダ14は、通常 モードではメモリセルアレイ12の全てのメモリセル1 つ1つに対して1つのアドレスを割り当て、高信頼性モ ードではメモリセルアレイ12の3つのメモリセルサブ アレイ12a, 12b, 12cの各1つのメモリセルに 対して1つのアドレスを割り当てることができる。そし て、アドレスデコーダ14からはデータ入力部16のセ レクタ26に通常モードでメモリセルアレイ12の1つ のメモリセルに入力データを書き込むか、高信頼性モー ドで各サブアレイ12a, 12b, 12cの各々1つの メモリセルに入力データを書き込むかのコントロール信 号が入力される。

【0030】データ入力部16は、データ入力回路24 とセレクタ26とからなる。データ入力回路24から延 びたバスラインはセレクタ26に接続され、セレクタ2 6からの3本のバスラインがメモリセルアレイ12のサ プアレイ12a, 12b, 12cの各々に1本ずつ接続 される。データ入力回路24には、書き込まれるデータ ("0"または"1")が入力され、セレクタ26に は、データ入力回路24から入力されたデータと、アド レスデコーダ14からの使用モード(通常モードか高信 頼性モード)に応じたコントロール信号とが入力され る。従って、セレクタ26は、通常モードでは、アドレ スデコーダ14によって1つのアドレス、1つのビット を選択し、その対応する1つのメモリセルにデータ入力 回路24から入力されたデータを書き込み、髙信頼性モ

つのアドレス1つのビットに対し割り当てられた3つのメモリサブアレイ12a, 12b, 12cの各1個の合計3個のメモリセルにデータ入力回路24から入力された同一のデータを書き込むように、データの書き込みモードを切り換える。

【0031】データ出力部18は、多数決回路20とデータ出力回路22とマルチプレクサ28とからなる。メモリセルアレイ12の各サプアレイ12a, 12b, 12cからそれぞれバスラインが延びて多数決回路20に接続され、またこれらのバスラインは分岐してマルチプ 10レクサ28にも接続される。多数決回路20から延びたバスラインはマルチプレクサ28に接続され、マルチプレクサ28から延びたバスラインはデータ出力回路22に接続される。

【0032】データ読み出し時において、通常モードであれば、メモリセルアレイ12の3つのサブアレイ12 a、12b、12cのいずれか1つのサブアレイの中からアドレスデコーダ14によって選択されたアドレスに対応する1つのメモリセルのデータを読み出し、マルチプレクサ28はサブアレイ12a、12b、12cのいずれか1つを選択して読み出されたメモリデータをデータ出力回路22に出力し、データ出力回路22はこのデータを最終データとして出力する。

【0033】これに対し、高信頼性モードでは、選択されたアドレスに対応する3つのサブアレイの各々1つずつのメモリセルからそれぞれメモリデータを読み出し、これらの読み出された3個のメモリデータは多数決回路20に入力され、多数決回路20において多数決が取られ、2個以上同一となったデータを出力データとしてマルチプレクサ28に入力する。次いで、マルチプレクサ28に入力する。次いで、マルチプレクサ28に入力する。次いで、マルチプレクサ28に入力する。次いで、マルチプレクサカでは、多数決回路20からのバスラインを選択し、多数決された出力データを得、データ出力回路22に出力し、データ出力回路22に出力し、データ出力回路22に出力し、データ出力回路22に出力し、データ出力回路22に出力する。

【0034】このように本態様の半導体メモリ30は、大容量データを記憶するために大容量メモリとして使用する通常モードと、高信頼性が必要である用途の高信頼性モードとを切り換えて使用することが可能である。従って、通常は大容量メモリとして使用し、例えば、宇宙、軍事、通信等々の分野において、ソフトエラーが生 40 じやすい過酷な条件で高信頼性が要求される場合には高信頼性を発揮する誤り訂正機能付メモリとして使用することができる。なお、セレクタ26およびマルチプレクサ28も特に制限的ではなく、従来公知のものを用いることができる。

【0035】上述した例では、1つのアドレス、1つの ビットに対して選択されるメモリセル(従ってメモリセ 10

ルサブアレイ)の数を3個としているが、本発明はこれに限定されず、多数決によってデータが決められる3個以上の奇数個であれば、何個であってもよい。また、これらのメモリセルからなるサブアレイは、図示例のように平面的な領域として分かれている必要はなく、3個以上の奇数個のメモリセルが順次繰り返されていてもよいし、電気的にアドレスが選択可能であれば物理的にアレイ状でなくてもよい。

[0036]

【発明の効果】以上、詳述したように、本発明の第1の態様によれば、読出データの誤りを訂正する機能を有しているので、製造工程において発生するメモリセル不良を修正することができ、歩留りを大幅に向上させることができる。また、本態様によれば、従来の誤り訂正符号による誤り訂正機能に比べ、極めて簡単な回路構成で、冗長回路技術ではできなかったソフトエラーによるメモリセルのデータの誤りやメモリセル不良による読出データの誤りを訂正することができる。従って、本態様の半導体メモリは、宇宙・航空、軍事、通信などの高信頼性が要求される分野に最適である。

【0037】本発明の第2の態様によれば、上述の第1の態様の効果を持つ高信頼性メモリとして使用する高信頼性モードと従来の大容量メモリとして使用する通常モードとを切り換えて使うことができる。従って、本態様の半導体メモリは、様々な用途に応じて使い分けることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る誤り機能付半導体メモリの一実施例の概略構成ブロック図である。

30 【図2】 図1に示す半導体メモリに用いられる多数決回路の一実施例の回路図である。

【図3】 図2に示す多数決回路の真理値表である。

【図4】 本発明に係る誤り機能付半導体メモリの別の 実施例の概略構成プロック図である。

【図5】 従来の半導体メモリのブロック図である。 【符号の説明】

10,30 半導体メモリ

12 メモリセルアレイ

12a, 12b, 12c メモリセルサブアレイ

0 14 アドレスデコーダ

16 データ入力部

18 データ出力部

20 多数決回路

22 データ出力回路

24 データ入力回路

26 セレクタ

28 マルチプレクサ

